

# 复合沟道 MOSFET

ELM4C3901FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

## ■ 概要

ELM4C3901FAA-N 是低输入电容、低工作电压、低导通电阻的大电流 MOSFET。是同时具有 N 通道和 P 通道的复合产品。

## ■ 特点

N 沟道

- $V_{ds}=30V$

P 沟道

- $V_{ds}=-30V$

- $I_d=6.0A(V_{gs}=10V)$

- $I_d=-5.7A(V_{gs}=-10V)$

- $R_{ds(on)} = 27m\Omega(V_{gs}=10V)$

- $R_{ds(on)} = 32m\Omega(V_{gs}=-10V)$

- $R_{ds(on)} = 40m\Omega(V_{gs}=4.5V)$

- $R_{ds(on)} = 56m\Omega(V_{gs}=-4.5V)$

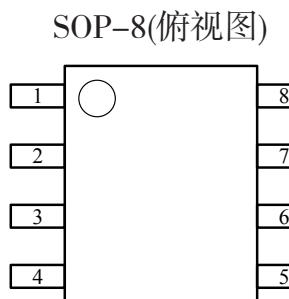
## ■ 绝对最大额定值

项目	记号	N 沟道 (最大值)	P 沟道 (最大值)	单位	备注
漏极 - 源极电压	$V_{ds}$	30	-30	V	
栅极 - 源极电压	$V_{gs}$	$\pm 20$	$\pm 20$	V	
漏极电流 (定常) $V_{gs}=10V(-10V)$	$T_a=25^{\circ}C$ $T_a=70^{\circ}C$	$I_d$	6.0	-5.7	A 1
			4.8	-4.5	
脉冲漏极电流	$I_{dm}$	24	-24	A	2
单脉冲崩溃能量	$E_{AS}$	8.1	45.0	mJ	3
崩溃电流	$I_{as}$	12.7	-30.0	A	
容许功耗	$P_d$	1.5	1.5	W	4
保存温度范围	$T_{stg}$	-55 ~ 150	-55 ~ 150	°C	
结合部温度范围	$T_j$	-55 ~ 150	-55 ~ 150	°C	

## ■ 热特性

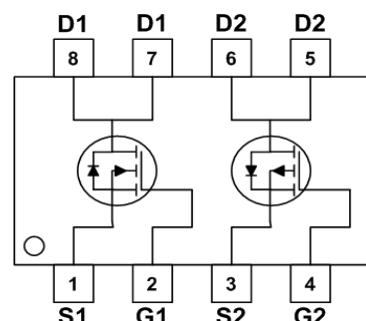
项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
接合部 - 环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	85	°C/W	1
接合部 - 外封装热阻	$R_{\theta jc}$	-	60		1

## ■ 引脚配置图



引脚编号	引脚名称
1	SOURCE1
2	GATE1
3	SOURCE2
4	GATE2
5	DRAIN2
6	DRAIN2
7	DRAIN1
8	DRAIN1

## ■ 电路图



# 复合沟道 MOSFET

ELM4C3901FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

## ■电特性(N 沟道)

如没有特别注明时,  $T_j=25^\circ\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
<b>静态特性</b>							
漏极 – 源极击穿电压	BVdss	$V_{gs}=0\text{V}, I_d=250\mu\text{A}$	30	-	-	V	
BVdss 温度系数	$\frac{\Delta BV_{dss}}{\Delta T_j}$	参考温度为 $25^\circ\text{C}$ , $I_d=1\text{mA}$	-	0.023	-	V/ $^\circ\text{C}$	
漏极 – 源极导通电阻	Rds(on)	$V_{gs}=10\text{V}, I_d=6\text{A}$	-	-	27	$\text{m}\Omega$	2
		$V_{gs}=4.5\text{V}, I_d=4\text{A}$	-	-	40		
栅极阈值电压	$V_{gs(\text{th})}$	$V_{gs}=V_{ds}, I_d=250\mu\text{A}$	1.0	-	2.5	V	
$V_{gs(\text{th})}$ 温度系数	$\Delta V_{gs(\text{th})}$		-	4.2	-	$\text{mV}/^\circ\text{C}$	
漏极 – 源极漏电流	Idss	$V_{ds}=24\text{V}, V_{gs}=0\text{V}$	-	-	1	$\mu\text{A}$	
		$V_{ds}=24\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, T_j=55^\circ\text{C}$	-	-	5		
栅极 – 源极漏电流	Igss	$V_{gs}=\pm 20\text{V}, V_{ds}=0\text{V}$	-	-	$\pm 100$	nA	
正向跨导	Gfs	$V_{ds}=5\text{V}, I_d=6\text{A}$	-	12.8	-	S	
连续源电流	Is	$V_{gs}=V_{ds}=0\text{V}$ , Force current	-	-	6	A	1, 5
脉冲源电流	Ism		-	-	24	A	2, 5
二极管正向压降	Vsd	$V_{gs}=0\text{V}, I_s=1\text{A}$	-	-	1.2	V	2
<b>动态特性</b>							
输入电容	Ciss	$V_{ds}=15\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	416	-	pF	
输出电容	Coss		-	62	-	pF	
反馈电容	Crss		-	51	-	pF	
栅极电阻	Rg	$V_{ds}=0\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	2.3	-	$\Omega$	
<b>开关特性</b>							
总栅极电荷 ( $V_{gs}=4.5\text{V}$ )	Qg	$V_{ds}=20\text{V}, V_{gs}=4.5\text{V}, I_d=6\text{A}$	-	5.00	-	nC	
栅极 – 源极电荷	Qgs		-	1.11	-	nC	
栅极 – 漏极电荷	Qgd		-	2.61	-	nC	
导通延迟时间	td(on)	$V_{ds}=12\text{V}, V_{gs}=10\text{V}$	-	7.7	-	ns	
导通上升时间	tr		-	46.0	-	ns	
关闭延迟时间	td(off)		-	11.0	-	ns	
关闭下降时间	tf		-	3.6	-	ns	

### 备注：

1. 测试数据是由安装在 1 平方英寸2OZ 铜面的 FR-4 基板上取得的；
2. 由脉冲测量的数据，脉冲宽度  $\leq 300\mu\text{s}$ , 占空比  $\leq 2\%$ ；
3. EAS 数据是表示最大值。测试条件是  $V_{dd}=25\text{V}$ ,  $V_{gs}=10\text{V}$ ,  $L=0.1\text{mH}$ ,  $I_{as}=12.7\text{A}$ ;
4. 功耗受  $150^\circ\text{C}$  结合部温度限制；
5. Id 和 Idm 的数据在理论上是相同的，但在实际应用中，会受总功耗的限制。

# 复合沟道 MOSFET

ELM4C3901FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

## ■ 标准特性曲线 (N 沟道)

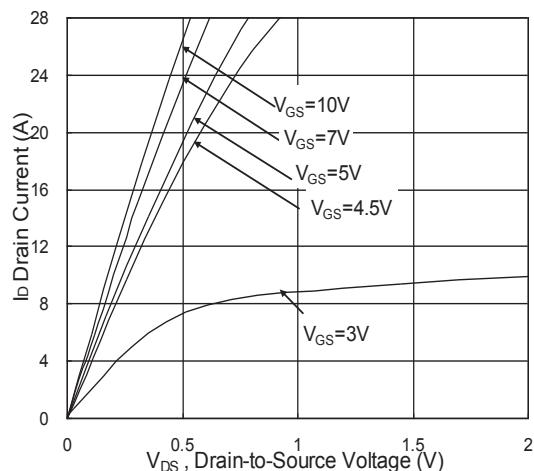


Fig.1 Typical Output Characteristics

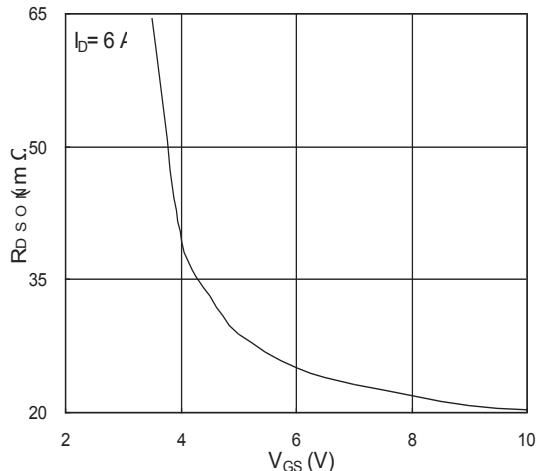


Fig.2 On-Resistance vs. Gate-Source

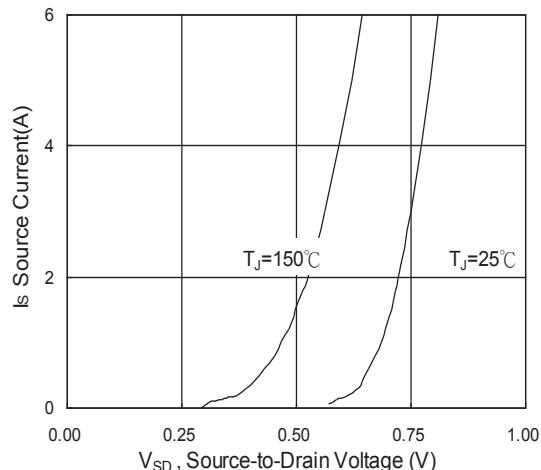


Fig.3 Forward Characteristics Of Reverse

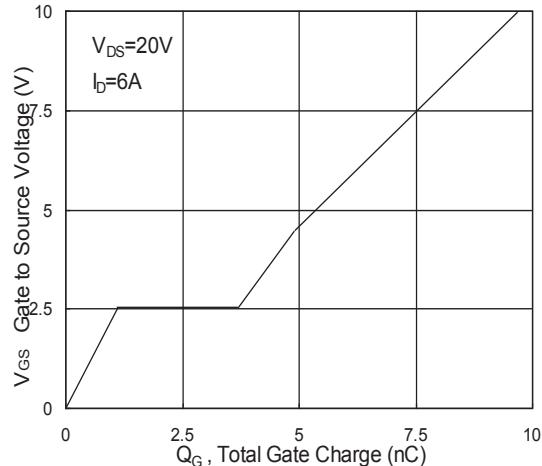


Fig.4 Gate-Charge Characteristics

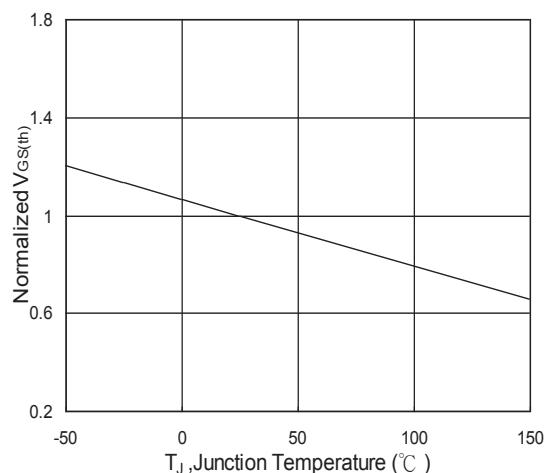


Fig.5 Normalized V<sub>GS(th)</sub> vs. T<sub>J</sub>

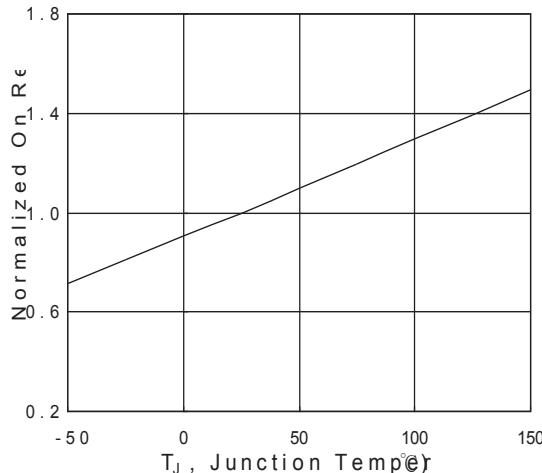


Fig.6 Normalized R<sub>DSON</sub> vs. T<sub>J</sub>

# 复合沟道 MOSFET

ELM4C3901FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

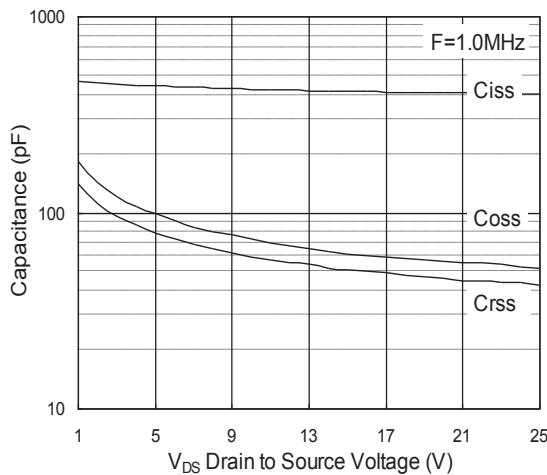


Fig.7 Capacitance

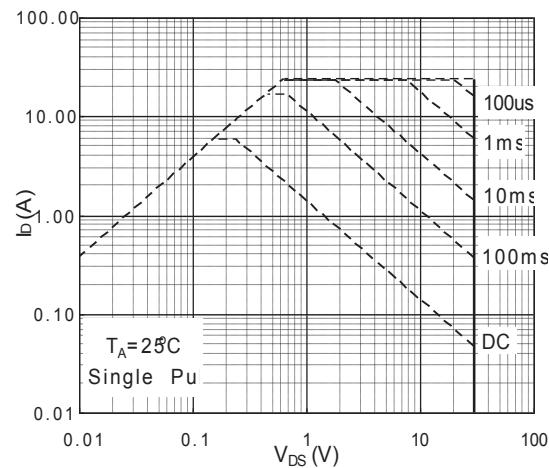


Fig.8 Safe Operating Area

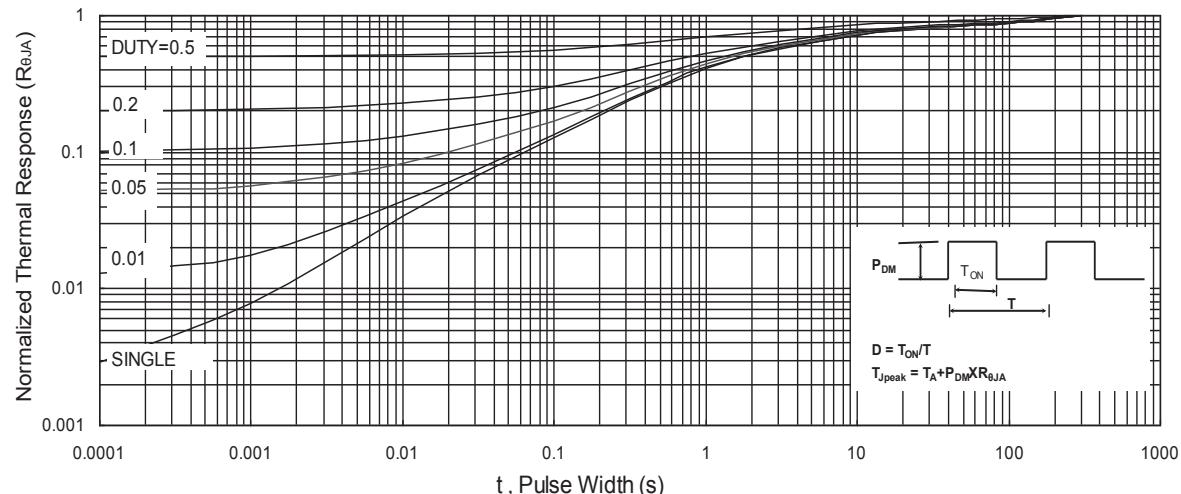


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

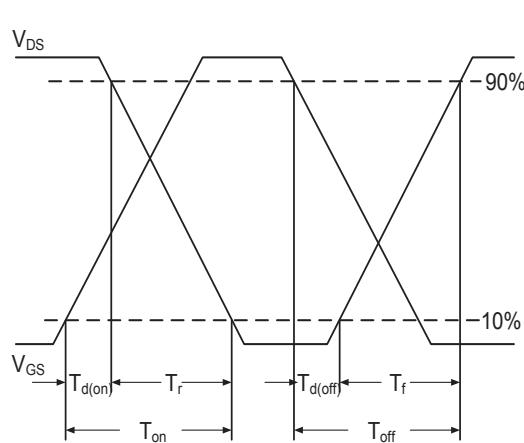


Fig.10 Switching Time Waveform

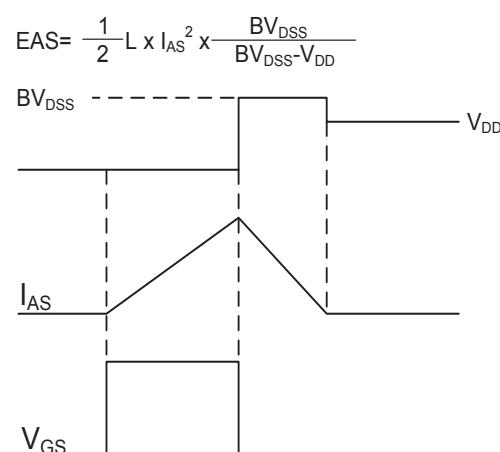


Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform

# 复合沟道 MOSFET

ELM4C3901FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

## ■电特性 (P 沟道 )

如没有特别注明时,  $T_j=25^\circ\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
<b>静态特性</b>							
漏极 – 源极击穿电压	BVdss	$V_{gs}=0\text{V}, I_d=-250\mu\text{A}$	-30	-	-	V	
BVdss 温度系数	$\frac{\Delta BV_{dss}}{\Delta T_j}$	参考温度为 $25^\circ\text{C}$ , $I_d=-1\text{mA}$	-	-0.021	-	V/ $^\circ\text{C}$	
漏极 – 源极导通电阻	Rds(on)	$V_{gs}=-10\text{V}, I_d=-6\text{A}$	-	-	32	$\text{m}\Omega$	2
		$V_{gs}=-4.5\text{V}, I_d=-4\text{A}$	-	-	56		
栅极阈值电压	$V_{gs(\text{th})}$	$V_{gs}=V_{ds}, I_d=-250\mu\text{A}$	-1.0	-	-2.5	V	
$V_{gs(\text{th})}$ 温度系数	$\Delta V_{gs(\text{th})}$		-	-4.2	-	$\text{mV}/^\circ\text{C}$	
漏极 – 源极漏电流	Idss	$V_{ds}=-24\text{V}, V_{gs}=0\text{V}$	-	-	-1	$\mu\text{A}$	
		$V_{ds}=-24\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, T_j=55^\circ\text{C}$	-	-	-5		
栅极 – 源极漏电流	Igss	$V_{gs}=\pm 20\text{V}, V_{ds}=0\text{V}$	-	-	$\pm 100$	nA	
正向跨导	Gfs	$V_{ds}=-5\text{V}, I_d=-6\text{A}$	-	12.6	-	S	
连续源电流	Is	$V_{gs}=V_{ds}=0\text{V}$ , Force current	-	-	-5.7	A	1, 5
脉冲源电流	Ism		-	-	-24.0	A	2, 5
二极管正向压降	Vsd	$V_{gs}=0\text{V}, I_s=-1\text{A}$	-	-	-1.2	V	2
<b>动态特性</b>							
输入电容	Ciss	$V_{ds}=-15\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	930	-	pF	
输出电容	Coss		-	148	-	pF	
反馈电容	Crss		-	115	-	pF	
栅极电阻	Rg	$V_{ds}=0\text{V}, V_{gs}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	-	15	-	$\Omega$	
<b>开关特性</b>							
总栅极电荷 ( $V_{gs}=-4.5\text{V}$ )	Qg	$V_{ds}=-20\text{V}, V_{gs}=-4.5\text{V}$ $I_d=-6\text{A}$	-	9.8	-	nC	
栅极 – 源极电荷	Qgs		-	2.2	-	nC	
栅极 – 漏极电荷	Qgd		-	3.4	-	nC	
导通延迟时间	td(on)	$V_{ds}=-24\text{V}, V_{gs}=-10\text{V}$ $R_{gen}=3.3\Omega, I_d=-1\text{A}$	-	16.4	-	ns	
导通上升时间	tr		-	20.2	-	ns	
关闭延迟时间	td(off)		-	55.0	-	ns	
关闭下降时间	tf		-	10.0	-	ns	

### 备注 :

1. 测试数据是由安装在 1 平方英寸 2OZ 铜面的 FR-4 基板上取得的；
2. 由脉冲测量的数据，脉冲宽度  $\leq 300\mu\text{s}$ , 占空比  $\leq 2\%$ ；
3. EAS 数据是表示最大值。测试条件是  $V_{dd} = -25\text{V}, V_{gs} = -10\text{V}, L = 0.1\text{mH}, I_{as} = -30\text{A}$ ；
4. 功耗受  $150^\circ\text{C}$  结合部温度限制；
5. Id 和 Idm 的数据在理论上是相同的，但在实际应用中，会受总功耗的限制。

# 复合沟道 MOSFET

ELM4C3901FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

## ■ 标准特性曲线 (P 沟道)

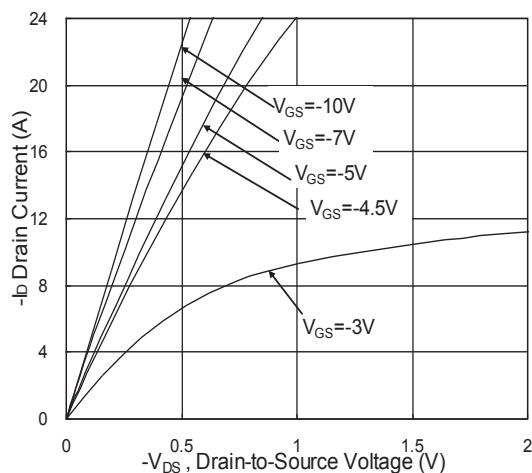


Fig.1 Typical Output Characteristics

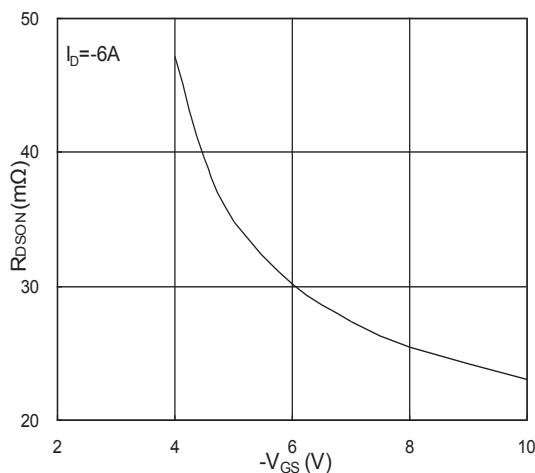


Fig.2 On-Resistance v.s Gate-Source

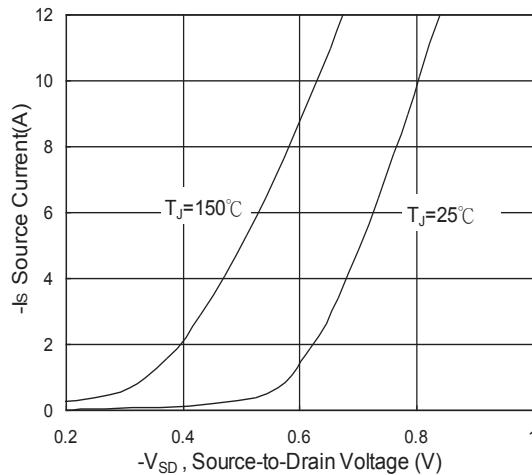


Fig.3 Forward Characteristics Of Reverse

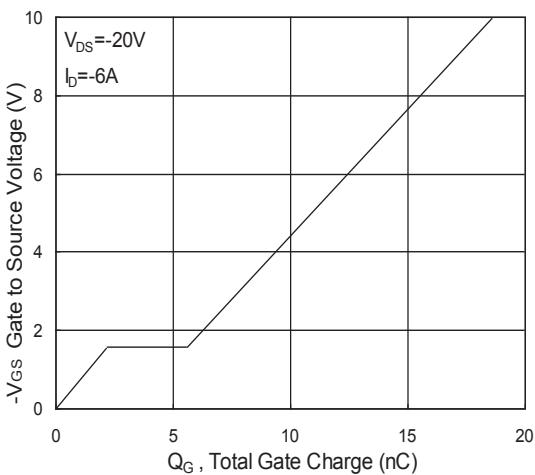


Fig.4 Gate-Charge Characteristics

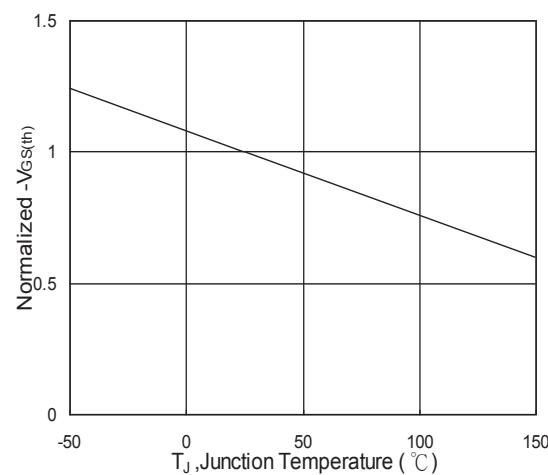


Fig.5 Normalized  $V_{GS(th)}$  v.s  $T_J$

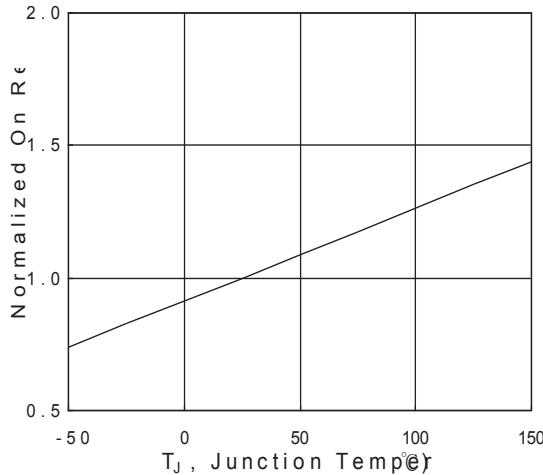


Fig.6 Normalized  $R_{DS(on)}$  v.s  $T_J$

# 复合沟道 MOSFET

ELM4C3901FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

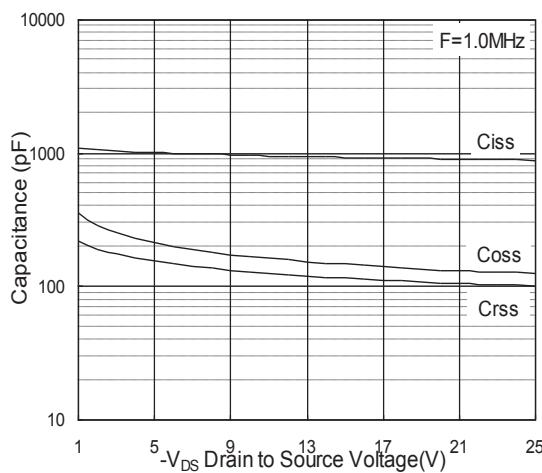


Fig.7 Capacitance

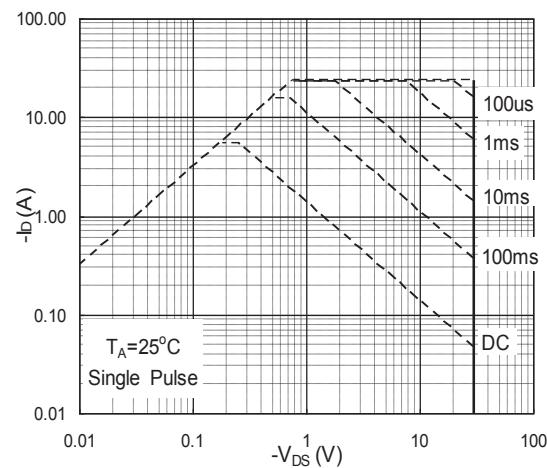


Fig.8 Safe Operating Area

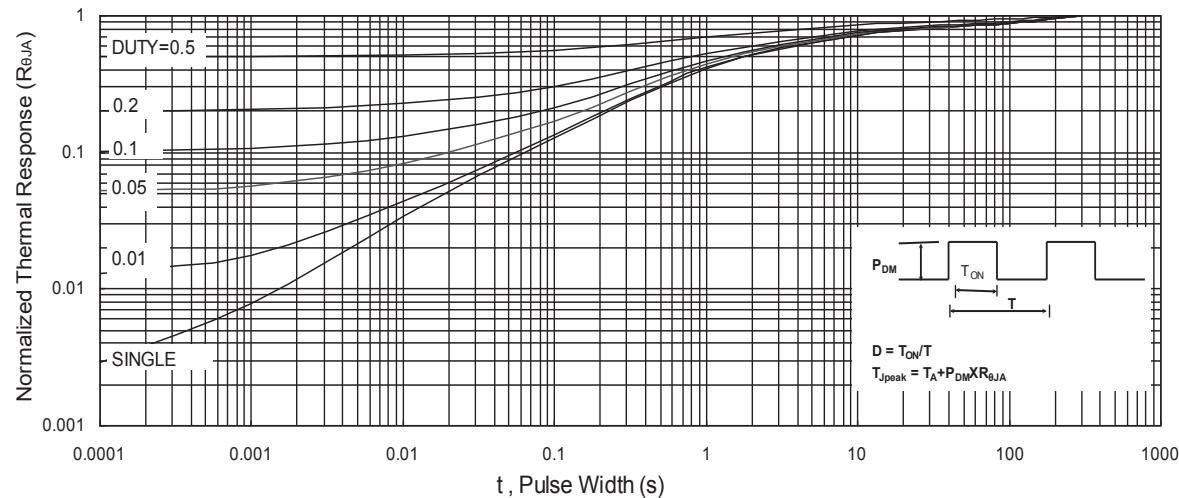


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

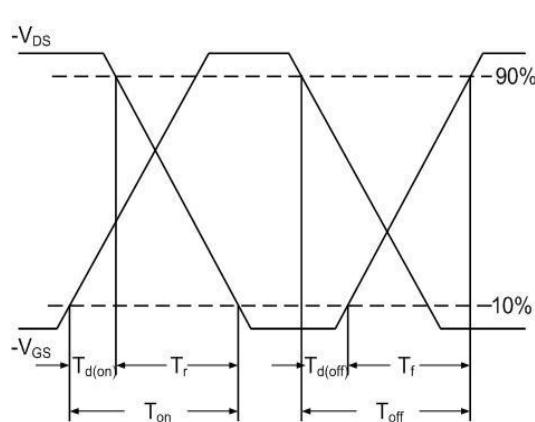


Fig.10 Switching Time Waveform

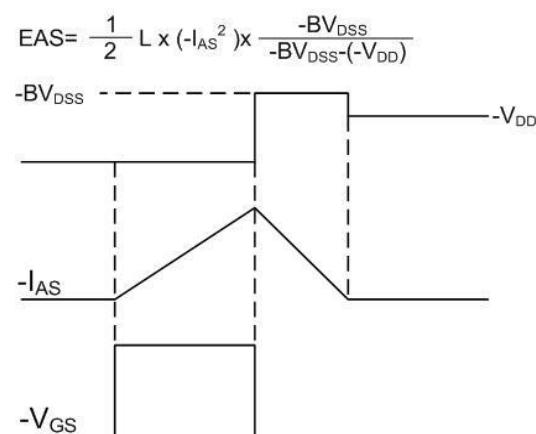


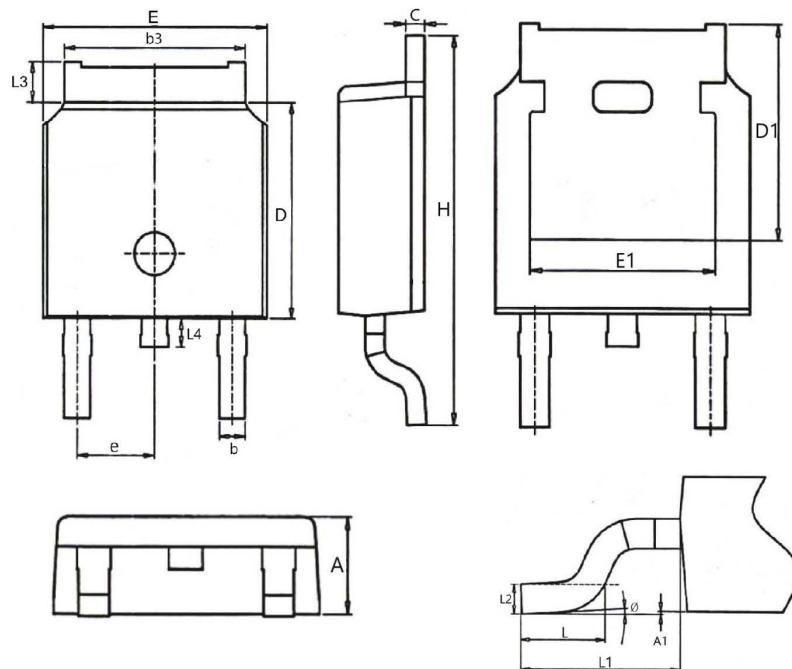
Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform

# 复合沟道 MOSFET

ELM4C3901FAA-N

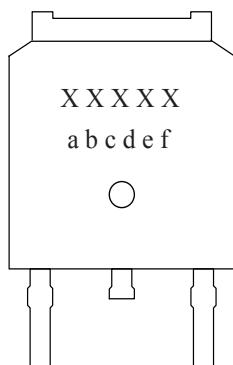
<https://www.elm-tech.com>

## ■TO-252 外形尺寸 (2,500 颗 / 卷)



记号	Millimeters		Inches		记号	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.		Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.18	2.40	0.086	0.095	e	2.286BSC		0.09BSC	
A1	---	0.20	---	0.008	H	9.40	10.50	0.370	0.413
b	0.68	0.90	0.026	0.036	L	1.38	1.78	0.054	0.070
b3	4.95	5.46	0.194	0.215	L1	2.90REF		0.114REF	
c	0.43	0.89	0.017	0.035	L2	0.51BSC		0.020BSC	
D	5.97	6.22	0.235	0.245	L3	0.88	1.28	0.034	0.050
D1	5.300REF		0.209REF		L4	0.50	1.00	0.019	0.039
E	6.35	6.73	0.250	0.265	θ	0°	8°	0°	8°
E1	4.32	---	0.170	---					

## ■封装印字说明



记号	表示内容
XXXXX	产品型号代码
a	年份代码: 2019=K, 2020=L, 2021=M ...
b、c	週代码: 01 ~ 53
d、e	批号: 01 ~ 99 或 0A ~ 0Z
f	生产代码: A ~ Z (I, O 除外)